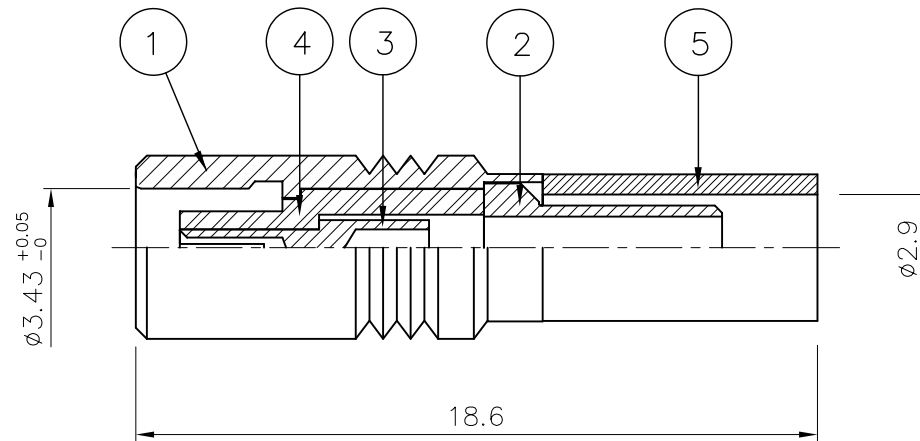


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



5	PIPE	1	MBsBD	Gold Plate	DIN00054-N/1 (H1005)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DFE00020-145/1 (F1002)
3	PN	1	BeCu	Gold Plate	DCT00035-1345/1 (E1004)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01281-15/1 (D1009)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01437-135/1 (D1007)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1994. 4. 6.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
재질	감도	재도				
열처리	작성부서		연 구 소		CONNECTOR A4 도번 CN00026-7/1 K313-214-000	
보호피막처리	적도	5/1	단위 mm	총량		